

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-092

常州同惠电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他 现场参观和座谈交流

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年9月16日

活动地点：常州同惠电子股份有限公司

参会单位及人员：华夏基金、开源证券、东吴证券、中信证券、国盛证券、交睿投资、均泰基金、常州高新投、上海证券报及数名个人投资者

上市公司接待人员：董事长赵浩华先生、董事会秘书王恒斌先生、董事唐玥女士、董事高志齐先生、副总经理赵昕喆先生、证券事务代表刘敏捷先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1、公司的研发战略是什么，目前公司在研以及即将推出的新产品有哪些，请简要介绍一下？

回复：尊敬的投资者，您好！

在研发战略层面，公司始终秉持着三个核心战略：

（1）面向世界测量科技发展前沿，确保技术研发的前瞻性与创新性；

（2）面向行业应用需求，深度布局半导体器件测试以及新能源、电池测试等关键领域；

（3）面向战略客户发展需求，致力于为客户提供更贴合其发展的定制化解决方案。

公司目前在研和即将推出的新产品主要围绕半导体及功率器件测试领域，重点产品如下：

（1）TH500 系列半导体器件 PIV 特性测试系统，能实现 1500V、50A 且 200ns 级的测试，主要应用于晶体管特性分析与建模、功率放大器测试优化、射频微波电路负载牵引测试，以及航空航天、汽车电子领域相关电子器件和电路的性能与可靠性测试；

（2）TH510 系列半导体器件 CV 特性分析仪，频率覆盖 1kHz 到 2MHz，电压可至 0 - 3000V，主要用于功率器件的研发和生产测试；

（3）TH520 系列功率器件参数分析仪，具备 3500V、1800A、10MHz 的强大性能，分辨率达 1fA/100nV，脉宽 10 μ s，面向各种类型功率半导体器件的高性能分析，在宽泛工作条件下一体测试所有半导体器件参数的测试和评估；

（4）TH530 系列半导体器件雪崩能量测试仪，支持 200A、雪崩电压可达 2500V，主要用于功率 MOSFET 和 IGBT 等器件的测试、雪崩前/后泄漏测试、雪崩坍塌测试等；

（5）TH540 系列半导体器件热阻测试仪，VDS 达 200V、IDS 为 50A，主要用于测量晶体管、二极管、MOSFET 和 IGBT 等功率器件的热阻特性和接触检查；

（6）TH550 系列半导体晶圆 KGD 测试系统，可进行静态与动态参数测试，且能适应常温、高温等不同环境；

（7）TH560 系列半导体晶圆老化测试系统，支持 4 寸、6 寸、8 寸晶圆，电压达 2000V，主要用于评估半导体晶圆在特定环境下的长期稳定性和潜在失效风

险；

(8) TH570 系列功率器件动态特性分析仪/双脉冲测试仪，具备 1500V、250A 的能力，脉宽 100 μ s，带宽 500MHz，主要应用于对分立 IGBT、SiC 和 GaN 等宽禁带半导体器件进行动态功率测试。

这些产品的研发和逐步推出，将会进一步丰富公司的产品矩阵，形成新的增长极。

问题 2、公司新的利润增长点有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！公司新的利润增长点主要集中在以下几个方面：

(1) 持续加大对高附加值产品的研发投入：聚焦半导体、新能源等领域中技术壁垒高、市场需求大的高端测试设备，通过攻克核心技术难题，不断推出高附加值新产品，有利于提升公司的毛利率，强化公司在行业内的技术领先地位，进一步巩固市场份额，为公司带来持续的利润增长。

(2) 积极开拓半导体测试领域新市场：随着国内半导体产业的快速发展，尤其是第三代半导体等新兴领域对测试设备需求不断增加。公司凭借自身技术优势，积极开拓相关细分市场，为碳化硅、氮化镓等半导体材料及器件厂商提供定制化测试解决方案，不断开拓新的应用场景。

(3) 完善海外销售网络：公司将持续聚焦欧洲市场渗透，通过提升本地化服务水平，切实增强客户满意度与忠诚度；同时，针对东南亚、中东等电子产业快速发展、测试设备需求旺盛的新兴市场，加大市场推广与销售投入力度。此举旨在进一步提升产品海外市场的竞争力，扩大海外市场份额占比，将其打造为公司重要的利润增长点。

上述内容存在不确定性，最终达成情况受产品研发进度及市场变化等多种因素的影响，具体进展以公司后续公告为准。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日